

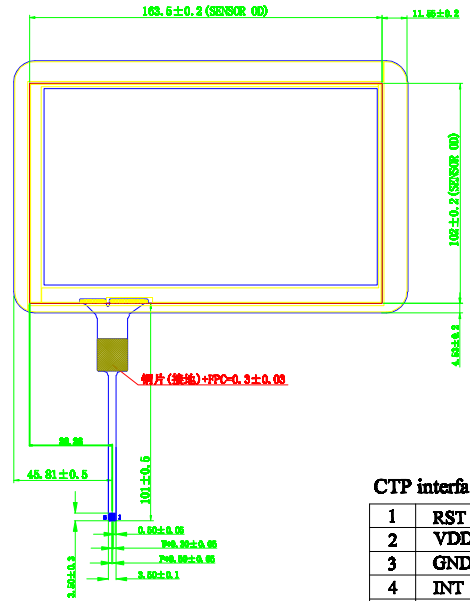
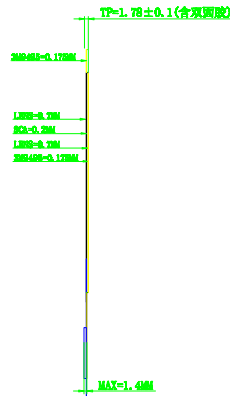
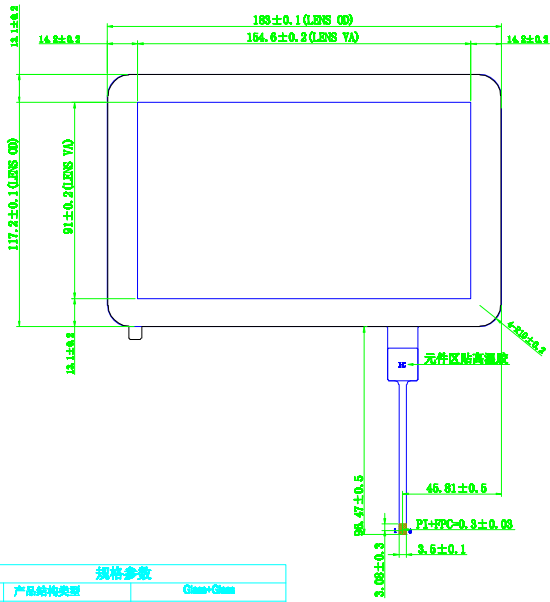
请客户确认图纸  
确认签名: \_\_\_\_\_

REV.	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2022/09/20	First Issue

正面视图

侧面视图

背面视图



CTP interface

1	RST
2	VDD3.3
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

规格参数			
1	产品结构类型	Glass+Glass	
2	COVER LENS硬化处理	UV硬化化学钢化	
3	COVER LENS表面硬度	≥4H	
4	无划痕处理效率	大于或等于80%	120地址:
5	工作温度	-30°C ~ 85°C	封装方式: 下附胶
6	储存温度	-40°C ~ 80°C	分辨率: ?
*所有产品物料满足RoHS的无卤素要求*			
封装形式		封装原点: 左上	
封装IC型号	GT011	封装数量	20*12
供电电压	3.3V	工作电压	3.3V
SDA, SCL引脚是否有上拉电阻		封装脚制式	0P11 0P12
			0P12 0P12

DRAW No:	LX-CGG540V1-7.0	UNIT: MM	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
DRAWING BY:	2023-01-04	UNSPECIFIED TOLERANCE: ±0.2	REV: V1.0	
CHECKED BY:				
APPROVED BY:				